

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2023 年第 28 期

问题索引：

1. 腮腺导管的体表投影位置在哪里？
2. 毛氏第 V 类错（牙合）有什么特点？
3. 低铜银合金粉与高铜银合金粉是怎样分界的？
4. 金霉素倍他米松糊剂的禁忌症有哪些？

具体解答：

1. 腮腺导管的体表投影位置在哪里？

腮腺导管的体表投影为

- A. 外耳孔至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 段
- B. 耳屏至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 段
- C. 耳垂至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 段
- D. 外耳孔至鼻翼连线的中 1/3 段
- E. 耳垂至鼻翼连线的中 1/3 段

【答案】C

【解析】腮腺导管的体表投影：[医学教育网原创]为耳垂至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 处。

2. 毛氏第 V 类错（牙合）有什么特点？

下列哪项是毛氏第 V 类错（牙合）

- A. 个别牙错（牙合）
- B. 开（牙合）
- C. 前牙反（牙合）
- D. 后牙锁（牙合）
- E. 深覆（牙合）、深覆盖

【答案】A

【解析】毛燮均错（牙合）分类法：[医学教育网原创]毛燮均教授以错（牙合）畸形的机制、症状、矫治三者结合为基础，提出了一个分类法：第 I 类——

牙量骨量不调；第Ⅱ类——长度不调；第Ⅲ类——宽度不调；第Ⅳ类——高度不调；第Ⅴ类——个别牙齿错位；第Ⅵ类——特殊类型。

### 3. 低铜银合金粉与高铜银合金粉是怎样分界的？

低铜银合金粉与高铜银合金粉是以含铜量多少为分界

- A. 4%
- B. 5%
- C. 6%
- D. 7%
- E. 8%

**【答案】** C

**【解析】** 低铜银合金粉中铜的含量不超过 6%，[医学教育网原创]高铜银合金粉中的铜含量超过 6%。故答案为 C。

### 4. 金霉素倍他米松糊剂的禁忌症有哪些？

金霉素倍他米松糊剂禁用的病种是

- A. 多发性口疮
- B. 球菌性口炎
- C. 糜烂型扁平苔藓
- D. 口腔白色念珠菌并发细菌感染
- E. 创伤性溃疡

**【答案】** D

**【解析】** 金霉素倍他米松糊剂禁用于口腔念珠菌感染、[医学教育网原创]口腔结核病。